

中国电子学会现代教育技术分会 中国仿真学会 3D 教育与装备专业委员会

邀 请 函

_____:

为配合教育部 2019 年“稳步推进普通高中实施新课程、使用新教材”的部署，中国仿真学会 3D 教育与装备专业委员会和中国电子学会现代教育技术分会定于 2019 年 7 月在杭州湾高端教育装备产业城联合举办“第七届中小学 STEAM 教育大会”，切实推进中小学 STEAM 教育、创客教育与学科教学深度融合，汇聚普通高中信息技术学科教学与课程化装备资源，

特邀请您参加此次大会，共同探讨 STEAM 教育、创客教育、人工智能、三维设计与开源硬件等普通高中信息技术实验教学等话题，并就相关内容作学术交流。

中国电子学会现代教育技术分会

中国仿真学会 3D 教育与装备专业委员会

2019 年 6 月 13 日

